(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-302328

(43)公開日 平成10年(1998)11月13日

(51) Int.Cl. ⁸		
G11B	7/26	
B 2 9 C	45/26	

識別記号 511

FI G11B 7/26 B29C 45/26

511

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 8 頁)

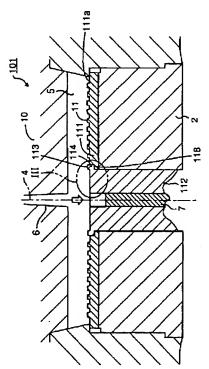
(21)出願番号	特願平9-110929	(71) 出願人 000005821
		松下電器産業株式会社
(22)出顧日 平成9	平成9年(1997)4月28日	大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者 東田 隆亮
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 角陸 晋二
	• •	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 油谷 博
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 青山 葆 (外1名)
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光ディスク成形装置、光ディスク成形装置に備わるスタンパ、及び光ディスク成形装置にて成形される光ディスク

(57)【要約】

【課題】 光ディスクの製造コストを低下させ、製造リードタイムを短縮することができる、光ディスク成形装置、スタンパ、及び光ディスクを提供する。

【解決手段】 スタンパ111の内周側端部を第1金型2に固定する固定用爪部材113において、補強部114を備えることでその機械的強度を増強した。該補強部に対応してスタンパ111には、記録領域よりも内周側に上記補強部に係合する薄肉部分118を形成する。このように上記固定用爪部材の強度を増したことで、疲労亀裂に対し強い抵抗力が得られ、部品交換の必要がなくなる。よって光ディスクの製造コストを低下させ、製造リードタイムを短縮することができる。



3/7/05, EAST Version: 2.0.1.4

【特許請求の範囲】

【請求項1】 成形される光ディスクの厚さ方向に型開き可能な第1及び第2の金型にて形成される空隙部

(5)に樹脂材が射出されて上記光ディスクを成形する 光ディスク成形装置であって、上記第2金型には、ドー ナツ状の円板状であり上記光ディスクへ情報を刻み込む ためにスタンパ表面に形成された凹凸を上記空隙部側に 配向してスタンパ(3)が上記空隙部と同心円状に装着 され、該スタンパの内周側端部には、上記第2金型に取 り付けられたスタンパ固定用部材(8)に備わる固定用 爪部材(9)が上記空隙部側から上記第2金型側へ上記 内周側端部を押圧するように構成される、光ディスク成 形装置であって、

上記固定用爪部材は、上記スタンパの厚み方向に沿って 上記スタンパ内部へ延在し当該固定用爪部材の機械的強 度を増強する補強部(114)を備えたことを特徴とす る光ディスク成形装置。

【請求項2】 上記空隙部に面する上記固定用爪部材の 端面(120a)は、上記スタンパ表面と同一面に配置 される、請求項1記載の光ディスク成形装置。

【請求項3】 上記固定用爪部材における上記スタンパ表面との接触面(114a)には、上記固定用爪部材と上記スタンパ表面との摩擦による上記固定用爪部材の劣化を抑える第1保護層(124)を設けた、請求項1又は2記載の光ディスク成形装置。

【請求項4】 上記第1保護層は上記接触面へのイオン 注入により形成される、請求項3記載の光ディスク成形 装置。

【請求項5】 上記第1保護層は上記接触面への金属化合物の被覆により形成される、請求項3記載の光ディス 30 ク成形装置。

【請求項6】 上記金属化合物は、炭素、ボロン、窒素 の少なくとも1種を含む化合物である、請求項5記載の 光ディスク成形装置。

【請求項7】 上記スタンパ固定用部材は、上記空隙部の中心軸に沿って上記光ディスクの厚み方向に延在して上記第2金型に嵌合される部材であり、上記光ディスクの厚み方向に沿いかつ上記第2金型に接触する上記スタンパ固定用部材の周囲面には、上記スタンパ固定用部材及び上記第2金型を保護する第2保護層を設けた、請求 40項1ないし6のいずれかに記載の光ディスク成形装置。

【請求項8】 上記第2保護層は耐熱性の潤滑剤にてなる、請求項7記載の光ディスク成形装置。

【請求項9】 上記固定用爪部材及び上記第2金型には、互いに係合し合い、上記空隙部への上記樹脂材の射出の際に上記スタンパ固定用部材を介して上記固定用爪部材に作用する力を分散する係合部(130,142)を備えた、請求項1ないし8のいずれかに記載の光ディスク成形装置。

【請求項10】 請求項1ないし9のいずれかに記載の 50

光ディスク成形装置に使用され、ドーナツ状の円板状であり上記光ディスク成形装置にて成形される光ディスクへ情報を刻み込むための凹凸が表面に形成された記録領域を有するスタンパにおいて.

上記記録領域よりも内周側には、上記記録領域における 上記スタンパの厚みよりも薄い厚みにてなり、上記固定 用爪部材の上記補強部と係合する薄肉部分(118)を 形成したことを特徴とするスタンパ。

【請求項11】 請求項2記載の光ディスク成形装置に て成形される光ディスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスク成形装置、該光ディスク成形装置に備わるスタンパ、及び上記光ディスク成形装置にて成形される光ディスクに関する。光ディスク成形装置としては、特に、DVD (Digital Versatile Disc) 用の光ディスク成形装置に関する。

[0002]

20

【従来の技術】従来より光ディスクは図11に示すよう な成形機1にて成形される。尚、当該成形機1を構成す る各構成部分は、中心軸4を中心に同心円状に構成され ている。このような成形機1は、型開き可能であり型閉 めしたときに光ディスクを成形するための空隙部5を形 成する2つの金型2及び金型10を備え、金型2には成 形される光ディスクへ情報を刻むための凹凸11を表面 3 a に形成したスタンパ3が設けられ、金型10には光 ディスクを成形するための樹脂材を注入するためのスプ ル6が形成されている。金型2の中央部分には、スタン パ3の内周側端部を金型2に固定するための金属製のス タンパ固定用部材8が金型2に螺合される。固定用部材 8の空隙部側端部には、スタンパ3の内周部における表 面3aを空隙部5側から金型2側へ押圧するように、固 定用部材8の直径方向へ突出した固定用爪部材9が上記 空隙部側端部の全周にわたり形成されている。よって、 スタンパ3の内周側端部における表面3aは、スタンパ 固定用部材8が金型2に装着されることで固定用爪部材 9によって金型2へ押圧される。又、スタンパ3の外周 側端部は図示するように別の部材にて金型2側に保持さ れ、このようにしてスタンパ3は金型2に固定される。 又、中心軸4に沿ってスタンパ固定用部材8に対して摺 動可能なエジェクトロッド7が設けられている。尚、光 ディスクの成形時においては、エジェクトロッド7は、 図示するように、スタンパ固定用部材8内に引き込まれ

【0003】このような成形機1を使用した光ディスクの成形は以下のように行われる。金型2にスタンパ3を取り付けた後、金型2と金型10とを閉じたときに両者の間に形成された、光ディスクを形成する部分である空隙部5へスプル6を介して樹脂材が充填され、スタンパ

3に刻まれた凹凸11が上記樹脂材に転写される。上記凹凸11の転写後、充填した樹脂材の冷却が行われ、冷却後、金型2,10の型開きが行われる。そして上記型開き完了後、エジェクトロッド7によりスプル6に存在する樹脂材と空隙部5によって成形され光ディスクとなる成形体との突き上げを行い、金型2から上記成形体を剥離させる。エジェクト動作終了後、取り出し機により上記成形体を成形機1の外部に移送する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】成形機1による上述の 光ディスクの製造工程において、スプル6から空隙部5 内へ樹脂材が射出される際、スタンパ固定用部材8に は、樹脂材の射出圧力により、金型2の内部へ当該スタ ンパ固定用部材8を押し込もうとする矢印Iにて示す力 が作用する。よって、上記樹脂材の射出毎に、固定用爪 部材9におけるスタンパ固定用部材8への付け根部分9 aに上記力が繰り返し作用する。一方、固定用爪部材9 を含む部分は、成形される光ディスクの規格寸法に影響 を与える部分であることから、その形状や厚みを自由に 変更することは困難である。したがって、長期にわたっ 20 て光ディスクの成形を続けるときには、金属疲労によ り、矢印IIにて示す方向に上記付け根部分9aにクラッ クが発生し最後には上記付け根部分9aが破断を起こす という問題がある。射出の際の温度変化や、樹脂材の粘 性等により、固定用爪部材9とスタンパ3の表面3aと は、繰り返し摺動を起こすため、摩耗が進行し、凝着摩 耗を起こす場合もある。このような問題の解決のため、 スタンパ3の保持を真空吸着にて行うことも考えられる が、通常は、何らの対策も打たれていないのが現状であ る。したがって、スタンパ固定用部材8の破損の度に当 30 該スタンパ固定用部材8の再製作が必要であり、又、上 述の凝着摩耗により、非常に高価なスタンパ3の再製作 が必要となる。よって、製造コストがかかる、破損の度 に生産を中止し金型部品を取り付け直して再度生産を開 始するため、生産計画を立てるのが難しい、又、製造リ ードタイムがかかるという重大な問題点があった。本発 明はこのような問題点を解決するためになされたもの で、光ディスクの製造コストを低下させ、製造リードタ イムを短縮することができ、又、光ディスクの品質を向 上させる、光ディスク成形装置、該光ディスク成形装置 に備わるスタンパ、及び上記光ディスク成形装置にて成 形される光ディスクを提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の第1態様の光ディスク成形装置は、成形される光ディスクの厚さ方向に 型開き可能な第1及び第2の金型にて形成される空隙部 に樹脂材が射出されて上記光ディスクを成形する光ディ スク成形装置であって、上記第2金型には、ドーナツ状 の円板状であり上記光ディスクへ情報を刻み込むために スタンパ表面に形成された凹凸を上記空隙部側に配向し 1

てスタンパが上記空隙部と同心円状に装着され、該スタンパの内周側端部には、上記第2金型に取り付けられたスタンパ固定用部材に備わる固定用爪部材が上記空隙部側から上記第2金型側へ上記内周側端部を押圧するように構成される、光ディスク成形装置であって、上記固定用爪部材は、上記スタンパの厚み方向に沿って上記スタンパ内部へ延在し当該固定用爪部材の機械的強度を増強する補強部を備えたことを特徴とする。

【0006】又、本発明の第2態様の光ディスク成形装置は、上記空隙部に面する上記固定用爪部材の端面を上記スタンパ表面と同一面に配置するように構成することもできる。

【0007】本発明の第3態様のスタンパは、上記第1態様の光ディスク成形装置に使用され、ドーナツ状の円板状であり上記光ディスク成形装置にて成形される光ディスクへ情報を刻み込むための凹凸が表面に形成された記録領域を有するスタンパにおいて、上記記録領域よりも内周側には、上記記録領域における上記スタンパの厚みよりも薄い厚みにてなり、上記固定用爪部材の上記補強部と係合する薄肉部分を形成したことを特徴とする。【0008】本発明の第4態様の光ディスクは、上記第2態様の光ディスク成形装置にて成形されることを特徴とする。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明の一実施形態である光ディスク成形装置、該光ディスク成形装置に備わるスタンパ、及び上記光ディスク成形装置にて成形される光ディスクについて、図を参照しながら以下に説明する。尚、各図において同じ構成部分については同じ符号を付している。又、第1金型の機能を果たす一実施形態として上記金型10が相当し、第2金型の機能を果たす一実施形態として上記金型2が相当する。

【0010】図1には、一実施形態における光ディスク 成形装置101が示されている。尚、図1に2点鎖線に て示すIII部分を拡大したものを図2に示す。光ディス ク成形装置101における基本的な構成は、上述した光 ディスク成形装置1に同様であるが、スタンパ固定用部 材、スタンパ、及び金型にて以下のように相違する。ま ず、スタンパ固定用部材及びスタンパについて説明す る。上述のスタンパ3に相当するスタンパ1111の内周 側端部は、上述のスタンパ固定用部材8に相当するスタ ンパ固定用部材112にて金型2に固定される。スタン パ固定用部材8における固定用爪部材9の付け根部分9 aの強度を増すように、スタンパ固定用部材112で は、補強部114を備えた固定用爪部材113を設け る。尚、固定用爪部材113は、上述の固定用爪部材9 と同様に、スタンパ固定用部材112における空隙部5 側の端部周囲部分にて、スタンパ固定用部材112の全 周にわたり形成される。上述したように光ディスクの規 格上の制限から、従来の固定用爪部材9をさらに空隙部

5側へ延在させることは困難である。そこで本実施形態 の光ディスク成形装置101では、固定用爪部材113 として、図2に示すように、従来の固定用爪部材9に相 当する部分であって上記凹凸11が形成されているスタ ンパ111の表面111aよりも空隙部5側に延在する 突出部115に加えて、さらにスタンパ111の表面1 11aよりも金型2側に延在する上記補強部114を突 出部115と一体的に形成した。

【0011】このように固定用爪部材113における断 面係数を大きくすることで、疲労亀裂に対し、強い抵抗 力を得ることができる。スタンパ1110肉厚は、通常 0.2~0.3mmの厚みであり、例えば補強部114 では、その肉厚を0.1mmとした。又、固定用爪部材 113において突出部115の肉厚はO.1mmであ る。このように0.1mm厚の補強部114を追加する だけで、固定用爪部材113では、面圧8Kg/cm² にて100万回以上の繰り返し荷重を受けても疲労亀裂 は発生しなかった。よって、スタンパ固定用部材112 を交換する必要が無くなることから、光ディスクの製造 コストを低下させることができるとともに、スタンパ固 20 定用部材112において従来の材料を使用することがで き、低コストでスタンパ固定用部材112を製造するこ とが可能となり、又、製造リードタイムが長くなること もない。

【0012】尚、本実施形態では、補強部114は図示 するようにその断面を矩形状としたが、これに限定され るものではなく、例えば図3に示す光ディスク成形装置 102の固定用爪部材116のように、三角形の断面形 状にてなる補強部117としてもよい。即ち、上述した ように樹脂材の射出によりスタンパ固定用部材112に 30 は矢印「方向に力が加わるが、その際にスタンパ111 を押圧する固定用爪部材113における肉厚を厚くして その断面係数が大きくなるように、上記補強部の断面形 状を決定すればよい。又、本実施形態では、補強部11 4又は補強部117は、突出部115と同様に、スタン パ固定用部材112の全周にわたり形成したが、これに 限定されるものではなく、上記疲労亀裂が生じない限度 内にて、スタンパ固定用部材112の周囲に沿って間欠 的に形成することもできる。

【0013】又、図4に示す光ディスク成形装置103 におけるスタンパ固定用部材122の固定用爪部材12 0のように、上記突出部115を削除し補強部121の みから固定用爪部材120を構成してもよい。このよう に構成することで固定用爪部材120の空隙部5に面し た端面120aは、スタンパ111の表面111aと同 一平面に配置される。尚、補強部121における、光デ ィスクの厚み方向に沿った厚みは、従来の成形機1にお ける固定用爪部材9の厚さよりも厚い。固定用爪部材1 20のように、スタンパ111の表面111aと同一平 面上に突出部分を形成しないことで、以下の効果を奏す 50 が発生する。このため補強部114の接触面114aで

る。即ち、例えば図2に示すように固定用爪部材113 は、通常、上記表面111aと同一平面よりも空隙部5 側に突出した突出部115を備えている。よって、突出 部115の形成部分では、スプル6を介して空隙部5に 射出された樹脂材の流路断面積が他の部分に比べて小さ くなるので、この部分を通過する際に上記樹脂材の流速 は速くなる。したがって、成形される光ディスクにおけ る分子配向を大きくする傾向が現れ、その結果、光ディ スクに必要な特性のうちの複屈折を悪くする傾向があ る。そこで、固定用爪部材120のように上記突出部1 15に相当する部分を削除することで、上記複屈折特性 を良くすることができ、固定用爪部材120において は、通常の成形条件において、複屈折を30%程度向上 させることができた。このように固定用爪部材120を 使用して形成される光ディスクにおいては、複屈折特性 の向上による品質の向上を図ることができ、又、製品の 歩留まりを向上させることが可能となった。尚、図5に 示すように、固定用爪部材120を使用して形成される 光ディスク301では、図6に示す光ディスク302の ように突出部115に対応して形成される凹部302 は、当然に形成されていない。

【0014】一方、スタンパ111において、上記凹凸 11が形成されている記録領域よりも内周側において、 上記記録領域におけるスタンパ111の厚みよりも薄い 厚みにてなり、上記固定用爪部材113の補強部114 と係合する薄肉部分118が、スタンパ固定用部材11 2の上記補強部の形状に応じて、形成される。尚、上述 のようにスタンパ1の肉厚は通常O.2~O.3mmで あり、上述のように例えば0.1mmにてなる補強部1 14を設けた場合には、薄肉部分118の厚みは0.1 ~0.2mmとなる。尚、図3に示すスタンパ固定用部 材119の固定用爪部材116、及び図4に示すスタン パ固定用部材122の固定用爪部材120のそれぞれの 形状に対応して、スタンパ111における上記薄肉部分 の形状及び厚みも変化する。

【0015】さらに又、図7に示す光ディスク成形装置 104におけるスタンパ固定用部材125の固定用爪部 材123では、図2に示す固定用爪部材113の補強部 114におけるスタンパ111との接触面114aに第 1保護層124を形成した構成を有する。即ち、上述し たように、スタンパ111は、固定用爪部材113,1 16, 120, 123にて金型2へ押圧され、保持され ている。このため、スタンパ1111と金型2、及びスタ ンパ111と固定用爪部材113,116,120,1 23との間で、光ディスク成形中に、射出される樹脂材 の粘性や射出圧力、スタンパ1111とスタンパ固定用部 材112,119,122,125との熱膨張率の違い などにより、図7において矢印IVで示す光ディスクの直 径方向にスタンパ111が微小に移動するため、摩擦力

は、摩耗や金属原子の移動が発生し、固定用爪部材113,116,120,123を劣化させることになる。そこで、上述のように、例えば固定用爪部材123における接触面114aには、イオン注入により第1保護層124を形成することで、接触面114aの強度を改きし、固定用爪部材123の劣化を抑えることができる。尚、上記第1保護層124を、炭素、ボロン、窒素の内、少なくとも1種を含む金属化合物にて形成して、上記接触面114aを被覆しても、同様の効果を得ることができる。尚、第1保護層124の厚みは、600オングストロームである。このように第1保護層124を形成することで、スタンパ固定用部材112の機械的寸法を変更することなく、100万回以上の連続成形が可能となる。よって、生産性を向上させ、製造コストを低く抑えることができる。

【0016】尚、第1保護層124は、図11に示す従来のスタンパ固定用部材8の固定用爪部材9における、スタンパ3の表面3aとの接触面に形成してもよい。尚、図8に示す光ディスク成形装置105のように、固定用爪部材9に第1保護層124を形成したスタンパ固定用部材に符号126を付し、固定用爪部材9に符号127を付す。又、該スタンパ固定用部材126では、固定用爪部材127における上記断面係数は従来の固定用爪部材9の断面係数と変わらないため、固定用爪部材127の機械的強度は固定用爪部材9と変わりない。しかしながら、第1保護層124を設けることで固定用爪部材127におけるスタンパ3との接触面における強度を増しスタンパ固定用部材126の劣化を抑えることができるので、光ディスクの生産性を向上させ、製造コストを低く抑えることができる。

【0017】さらに又、図9に示す光ディスク成形装置 106のように、光ディスクの厚み方向においてスタン パ固定用部材125に対して、金型2及びスタンパ11 1が接触する接触部分には、第2保護層128を設ける ことができる。上記第2保護層128の一例として、耐 **熱性の潤滑油を用いることができる。即ち、スタンパ間** 定用部材125及び金型2の接触面は、通常、金属加工 処理のそのままの状態であり、スタンパ固定用部材12 5と金型2との間にはわずかな隙間が存在する。よっ て、スタンパ固定用部材125と金型2とは擦れあい、 摩耗や疲労を起こす。さらに、上記樹脂材の分解した又 は気化した物質や、上記樹脂材の添加剤が上記隙間に侵 入可能となり、金型2の変形や、スタンパ固定用部材1 25と金型2との焼き付きを起こす原因となる。そこ で、上述のように、成形される光ディスクの厚み方向に 沿ったスタンパ固定用部材125の周囲面に例えば上記 潤滑剤を塗布することで、スタンパ固定用部材125 と、金型2及びスタンパ1111との間に薄い被膜を形成 することができ、上記摩耗や疲労を防止することが可能

て、上記樹脂材が分解し又は気化した物質や、上記樹脂材の添加剤が上記隙間に侵入することを防止でき、上記焼き付きを無くすことが可能となった。このため、金型2のメンテナンスが容易となり、光ディスクの生産性を向上させることが可能となる。尚、本実施形態では、第2保護層128の潤滑剤として油脂を使用したが、これに限定されるものではなく、固体潤滑剤、植物油、エンジンオイルなどの鉱物油、等を使用しても同様の効果を得ることができる。尚、第2保護層128を固化させたい場合には植物油がよく、固化させたくない場合は鉱物油が望ましい。

【0018】又、第2保護層128を設ける実施形態として、図7を参照して説明した、第1保護層124を設けたスタンパ固定用部材125を例に採ったが、これに限定されるものではなく、上述したそれぞれのスタンパ固定用部材112,119,122,126に第2保護層128を設けてもよい。

【0019】以上の説明は、主にスタンパ固定用部材が 従来の構造と異なる点について述べた。以下では、さら に金型2について、従来の構造との相違点を説明する。 上述した各光ディスク成形装置101~106のよう に、成形される光ディスクの厚み方向において、スタン パ固定用部材112,119,122,125,126 と、金型2とでは、互いに係合し合う部分は設けていな い。よって、上述したように、スプル6を介して空隙部 5へ射出される樹脂材は、矢印1方向に沿ってスタンパ 固定用部材112,119,122,125,126を 押圧し、このときの押圧力は固定用爪部材113,11 6,120,123,127にすべて作用することにな る。そこで、固定用爪部材113,116,120,1 23.127に作用する力を低減させるために、図10 に示す光ディスク成形装置107では、金型141とス タンパ固定用部材129とが互いに係合し合うように、 スタンパ固定用部材129に固定用部材側係合部130 を、金型141に金型側係合部142をそれぞれ設け た。このように固定用部材側係合部130と金型側係合 部142とを係合させることで、上記矢印1方向に沿っ てスタンパ固定用部材129に作用する上記押圧力は、 固定用爪部材123及び固定用部材側係合部130と金 型側係合部142との係合部分の2カ所に分散される。 よって、固定用爪部材123に作用する力を低減させる ことができ、固定用爪部材123における疲労に対して 強い抵抗力を得ることができる。このような構成を採る ことで、100万回以上の連続成形が可能となり、光デ ィスクの生産性を向上させ、製造コストを低く抑えるこ とができるとともに、製造リードタイムを短縮すること が可能となる。

と、金型2及びスタンパ111との間に薄い被膜を形成 【0020】尚、図10に示すように光ディスク成形装することができ、上記摩耗や疲労を防止することが可能 置107では、固定用爪部材123に第1保護層124 となり、更に上記隙間を無くすことが可能となる。よっ 50 を形成し、さらに、成形される光ディスクの厚み方向に

沿ったスタンパ固定用部材129の周囲面には第2保護 層128を設けているが、第1保護層124及び第2保 護層128は必須の構成ではない。即ち、上述の固定用 部材側係合部130及び金型側係合部142は、上述の 光ディスク成形装置101~105にも適用することが 可能である。又、光ディスク成形装置107では、上記 係合部は1箇所のみに設けているが、これに限定される ものではなく、製作上の問題がなければスタンパ固定用 部材と金型との間で複数設けてもよい。又、光ディスク 成形装置107では、金型141をスタンパ固定用部材 10 129側に突出させて上記係合部分を形成しているが、 製作上の問題がなければ、スタンパ固定用部材を金型側 へ突出させてもよい。又、光ディスク成形装置107で は、金型141とスタンパ固定用部材129との係合部 分の係合面131は、成形される光ディスクの直径方向 に沿って延在しているが、これに限定されるものではな く、例えばテーパー状等であってもよい。

【0021】以上説明した構成を有する光ディスク成形 装置101~107においても、従来の成形機1にて実 行される光ディスクの成形動作と同様の成形動作が実行 20 される。よって、光ディスク成形装置101~107に おける上記成形動作の説明は省略する。

[0022]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明の第1態様 の光ディスク成形装置によれば、固定用爪部材に補強部 を備えたことで、成形される光ディスクの厚み方向にお ける当該固定用爪部材の厚さを増し当該固定用爪部材の 機械的強度を増強することができる。よって、上記固定 用爪部材を備えるスタンパ固定用部材を交換する必要が 無くなることから、光ディスクの製造コストを低下させ 30 ることができ、製造リードタイムを短縮することが可能 となるとともに、スタンパ固定用部材として従来の材料 を使用することができ、低コストでスタンパ固定用部材 を製造することが可能となる。

【0023】又、本発明の第2態様の光ディスク成形装 置によれば、空隙部に面する上記固定用爪部材の端面を スタンパ表面と同一面に配置することもできる。このよ うな光ディスク成形装置によれば、上記固定用爪部材の 上記端面が上記空隙部側に突出していないので、光ディ スクの成形時において上記空隙部に射出された樹脂材の 40 流路断面を広く採ることができ上記樹脂材の流速を下げ ることができる。よって、複屈折特性を向上させること

1.0

ができるので、光ディスクの品質を向上させることがで きる。

【0024】又、本発明の第3態様のスタンパによれ ば、記録領域よりも内周側に薄肉部分を形成したこと で、上記薄肉部分に対応して固定用爪部材の厚みを増す ことができ、当該固定用爪部材の機械的強度を増強する ことができる。このように当該スタンパによれば、上記 固定用爪部材の機械的強度を増強可能とし上記固定用爪 部材を備えるスタンパ固定用部材の交換の必要性を無く すことから、光ディスクの製造コストを低下させること ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施形態である光ディスク成形装 置における断面図である。

【図2】 図1に示すIII部の拡大図である。

【図3】 図1に示すスタンパ固定用部材の変形例にお ける断面図である。

【図4】 図1に示すスタンパ固定用部材の他の変形例 における断面図である。

【図5】 図4に示すスタンパ固定用部材を備えた光デ ィスク成形装置にて成形される光ディスクの断面図であ る。

【図6】 従来のスタンパ固定用部材を備えた光ディス ク成形装置にて成形される光ディスクの断面図である。

【図7】 図1に示すスタンパ固定用部材の別の変形例 における断面図である。

図1に示すスタンパ固定用部材のさらに他の 【図8】 変形例における断面図である。

【図9】 図1に示すスタンパ固定用部材のさらに別の 変形例における断面図である。

【図10】 図1に示すスタンパ固定用部材のさらに他 の変形例における断面図である。

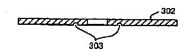
【図11】 従来の光ディスク成形装置における断面図 である。

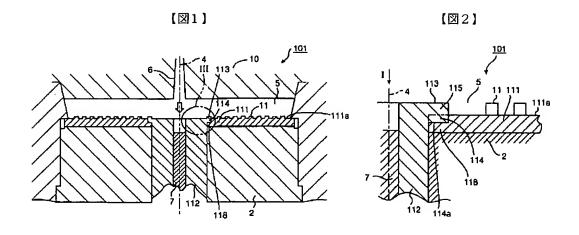
【符号の説明】

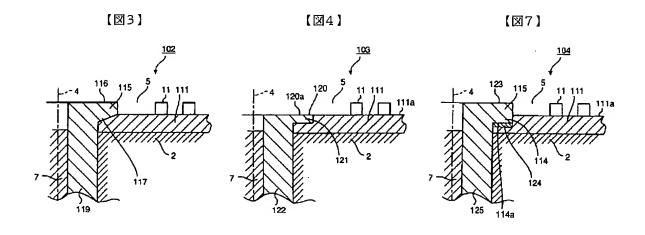
5…空隙部、101~107…光ディスク成形装置、1 11…スタンパ、112…スタンパ固定用部材、113 …固定用爪部材、114…補強部、114a…接触面、 115…突出部、118…薄肉部分、119…スタンパ 固定用部材、120…固定用爪部材、120a…端面、 124…第1保護層、128…第2保護層、130…固 定用部材側係合部、142…金型側係合部。

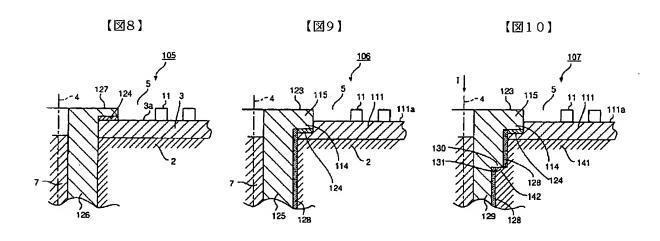
【図5】

【図6】

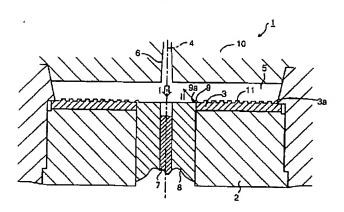








【図11】



フロントページの続き

(72)発明者 丸山 義雄

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72)発明者 中嶋 雄一

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 川西 信久

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 片山 明信

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内